

## 深圳市景旺电子股份有限公司 关于部分募投项目完工的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次完工的募集资金投资项目名称：江西景旺精密电路有限公司高密度、多层、柔性及金属基电路板产业化项目（一期）
- 项目募集资金使用情况：项目承诺募集资金投资额 74,120.68 万元，截至 2018 年 3 月 31 日累计使用金额 65,899.85 万元，差异金额 8,220.83 万元为项目尚未支付的合同尾款，后续将按照合同约定的付款进度安排支付。

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市景旺电子股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]2993号）核准，深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股股票（A股）4,800万股，募集资金总额为111,168.00万元，扣除发行费用人民币5,971.19万元，公司首次公开发行人民币普通股股票（A股）募集资金净额为105,196.81万元。上述募集资金全部到账，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天职业字（2016）17352号《验资报告》。

公司首次公开发行股票募集资金用于投资以下项目：

单位：万元

序号	募集资金投资项目	募集资金承诺投资金额	项目达到预定可使用状态日期	存放银行	银行账户账号
1	江西景旺精密电路有限公司高密度、多层、柔性及金属	74,120.68	2018年3月	中行深圳西丽支行	751068513706

	基电路板产业化项目(一期)				
2	景旺电子科技(龙川)有限公司新型电子元器件表面贴装生产项目	6,803.95	2019年2月	宁波银行深圳南山支行	73010122001427085
3	偿还银行贷款及补充流动资金	24,272.18	不适用	中行深圳西丽支行	753668251835
	合计	105,196.81	-	-	-

## 二、本次完工的募集资金投资项目的资金使用情况

截至2018年3月31日,公司江西景旺精密电路有限公司高密度、多层、柔性及金属基电路板产业化项目(一期)项目已经全部建成,项目2017年度实现效益25,847.44万元(利润总额),已经超过达产后预期年效益18,654.28万元。项目承诺募集资金投资额74,120.68万元,截至2018年3月31日累计使用金额65,899.85万元,差异金额8,220.83万元为项目尚未支付的合同尾款,后续将按照合同约定的付款进度安排支付。

## 三、本次完工的募集资金投资项目的资金专户余额使用计划

截至2018年3月31日,该项目募集资金专户余额8,531.94万元(含利息),公司仍然实行募集资金专户管理,后续将按照项目合同约定的付款进度安排支付。如果该募集资金专户存在资金节余的,公司将在使用前履行相应的审批程序并及时进行披露。

特此公告。

深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2018年4月28日